

硅胶附着力促进剂 V1060

产品特性

- 促进加成型液体硅橡胶与无机、有机基材粘接。
- 合理添加范围内，不会影响液体硅橡胶固化速度、触变性。
- 粘接基材包含但不限于以下材料：304 不锈钢、铝合金、高密度陶瓷、银、ABS、PA、PET、PP。
- 适合低温及室温固化。

主要用途

- 导热硅胶、LED 封装胶、电子灌封胶。

产品指标

外观	粘度 (25℃) mm ² /s	含氢量 %	折射率 (25℃)	挥发份 (150℃, 2h) %
无色透明液体	3±1	3.0±0.5	1.405±0.004	<5.0

注意事项

- 产品需储存于干燥阴凉处，需要密封保存，避免接触湿气。
- 使用过程中，应保持施工环境的干燥，全程禁止接触含氮、磷、硫、多乙烯基、过氧化物、铅、锡、镉等金属化合物，避免硅橡胶催化剂中毒而导致的固化不完全。
- 避免皮肤和眼睛直接接触；操作人员应当戴合适的防护服，防护手套和口罩。若附着皮肤，用干布擦干后冲水处理；若与眼睛接触，请用大量水冲洗15分钟以上，如症状不能缓解则就医处理。

包装与贮运

- 本产品采用25L塑料桶包装，可根据客户要求定制其它包装。贮存阴凉、通风、干燥处，保质期为6个月（未开封）。按非危险化学品运输。